**技术项目申请表/프로젝트 신청서**

注意事项/주의 사항：

1. 本申请表填写语言仅限于韩、中、英（如果条件允许，请用韩中双语填写）/한국어 혹은 한중 2개 국어로 작성해주시길 바랍니다.
2. 标\*的内容为必填，填写完毕请连同项目计划书发至info@kicchina.org，截止时间为2023年3月27日下午六点（韩国时间）

‘\*’표로 표시한 사항은 받으시 기재해야 하며 모두 작성한 후 사업계획서와 같이 KIC중국 공식메일로 송부해주시길 바랍니다. 신청 마감시간은 2023년 3월27일 한국시간 오후6시입니다.

|  |
| --- |
| **基本信息 기본정보** |
| \*联系人/담당자 |  |
| \*邮箱/이메일 |  | \*电话/전화번호 |  |
| \*所属机构/公司소속기관/기업 |  | \*职位/직위 |  |
| \*所属公司/机构介绍소속기관/기업 소개 | 包括成立时间、团队人数、注册资本、所在地及机构简介（300字左右）。기관/기업 설립시기, 팀 인원수, 등록자본금, 소재지 및 간단한 소개서(300자 내외)를 포함한다. |
| 所属公司网址/홈페이지 |  |

|  |
| --- |
| **技术信息 기술 정보** |
| \*技术名称/기술명칭 |  |
| \* 技术领域/기술영역 | \* 细分领域（自行填写）/세부분야가 있으면 따로 추가해주세요 |
| \* 技术基本介绍/기술소개 | 简要介绍技术项目整体情况，含**技术研发背景，应用细分领域，技术形态，解决什么问题，技术亮点优势、发展阶段等；另外，如技术项目曾获得奖项、团队核心人物具有影响力可加分**（500字左右，如有图片更佳）기술연구개발 배경, 응용 세부분야, 기술형태, 어떤 문제해결, 기술포인트, 발전단계 등을 포함한 기술프로젝트의 전반적인 상황을 간략히 소개하며, 또한 해당 기술은 수상한 적이 있거나 팀의 핵심인물은 영향력이 있다면 가산점을 부여한다. (500자 내외, 사진 첨부 가능) |
| 1. **技术创新性/기술의 혁신 가치**
 |
| 1.\* 请描述该技术具备哪些技术创新性和先进性（**主要描述该技术在国内外市场类似产品或者技术对比分析、包含但不限于可公开披露的技术参数**）해당 기술이 어떤 기술 혁신성과 선진성을 가지고 있는지 기술하십시오(주로 **국내외 시장에서 유사한 제품 또는 기술의 비교 분석을 기술하며, 공개 가능한 기술 지표 포함**) |
| 2.\* 项目所属阶段/프로젝트 소속 단계□ 技术发现/기술적 발견□ 验证/검증□ 示范模型或专利形成/프로토타입 혹은 특허 완성□ 产品服务研发或工程（批量）样品/제품 및 서비스 개발 혹은 시제품 양산□ 产业化阶段/산업화 단계 |
| 3.\* 请说明该技术优势的可持续性和不可替代性（主要考核该技术的潜在风险，**包括技术可实现风险、技术可靠性风险、 知识产权侵权风险、应用推广可行性风险、市场竞争风险、政策风险、团队风险等**）해당 기술의 장점의 지속가능성과 대체 불가능성을 서술하십시오(**해당 기술의 실현 가능성, 기술의 신뢰성, 지적 재산권 침해의 위험, 응용 보급 타당성, 시장 경쟁 위험, 정책 위험, 팀 위험** 등 잠재적 리스크 포함) |
| 1. **技术商业价值/기술의 비즈니스 가치**
 |
| 1.\*知识产权情况/지적재산권 현황□专利/특허 □集成电路设计/IC디자인 □专有技术/사유기술 □商标/상표 □计算机软件/스포트웨어 □工业品外观设计/산업디자인□版权/저작권 □生产加工工艺/생산 가공 공정 □其它/기타\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*成果权属/성과 소유권(Ownership of IP) □独占/독점 □共有/공유（共有权人/공유권자\_\_\_\_\_\_\_ ） □其他/기타\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*知识产权数量/지적재산권수량\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_知识产权描述/지적재산권 설명： |
| 2.\*请描述该技术潜在应用场景及目标客户/해당기술의 잠재적 응용 시나리오 및 타깃 고객을 기술하십시오 |
| 3.\*目标产品及描述/제품 및 소개\*产品形态/제품 형태□最终消费产品/최종 소비재 □工业产品/공업제품□工业中间产品/중간재 □技术服务/기술 서비스其他/기타 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*商业化情况（**技术是否形成产品及商业化计划）**상업화 상황 (제품화 진행 현황 및 향후 사업 진행 계획) |
| 4.\*期待的合作方式/희망하는 협력 방식□提供技术服务和咨询/기술 서비스 및 컨설팅 제공 □技术联合研发/기술 공동개발 □技术专利或许可转让/특허 양도 또는 라이센싱 □合作生产/합작생산 □工程承包/공사 수주 □设备引进/설비 도입 □特许经营/프랜차이징 □补偿贸易/구상무역 □股权投资合作/지분투자 □合同研发外包/계약개발 아웃소싱 □成立独资或合资公司/독자 또는 합작회사 설립□创新技术产品市场开拓/供应链合作혁신기술 제품 시장개척 또는 공급망 협력 5. 请详细阐述理想的合作方式（包括理想的合作机构<合作机构属性、所属领域、行业地位等>，合作业务，合作目标等）희망하는 협력방식(협력기관, 영역, 업계 지위 등), 협력업무, 협력목표 등이 있다면 작성해주세요. |
| 1. 目前该技术融资情况、融资需求及资金使用用途/해당 기술의 투자유치 이력과 투자 유치 희망액 및 자금 사용 용도
 |

|  |
| --- |
| **团队信息（仅限核心专家）/**팀의 핵심 전문가 정보 |
| **\***姓名/성명 |  | \*职位/직위 |  |
| \*国籍/국적 |  | 学历/학력 | 从最高学历写起/최종 학력부터 기재 |
| \*个人简介：包括团队职能、工作经历和业绩、行业技术地位（水平）等。개인 소개: 역할, 업무 경력 및 성과, 업계에 차지하는 지위 등 |
| 可添加补充其他成员介绍 추가 인원 소개 가능 |